文章编号:1006-9941(2020)05-0442-07

# 高聚物黏结炸药CT图像像素级裂纹识别方法研究

张 韬<sup>1,2</sup>,宗和厚<sup>1</sup>,陈 华<sup>1</sup>,戴 斌<sup>1</sup>,刘本德<sup>1</sup>,骆吉洲<sup>2</sup>

(1. 中国工程物理研究院化工材料研究所,四川 绵阳 621999; 2. 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

摘 要: 为了有效地提高裂纹识别精准度和改进裂纹表征方法,针对奥克托今(HMX)基高聚物黏结炸药(PBX)CT检测图像存在的暗视野、低对比度、高噪声等问题开展研究。利用裂纹的稀密性和局部方向性,结合非局部均值、拉普拉斯锐化和Gamma校正等方法对CT图像进行预处理,然后运用统计学方法直接提取裂纹特征点集,借助马氏距离对裂纹特征点的局部方向性和裂纹位置、走向及粗细进行判定并推演裂纹的扩展方向,最终通过像素灰度值拷贝实现HMX基PBX的CT图像中完整裂纹的精细识别。在三种PBX热力耦合加载损伤的CT图像上对文中提出的MDCE算法(Mahalanobis distance based crack extraction algorithm)与Canny 算法和相位一致性方法开展对比实验研究。结果表明,提出的MDCE算法能清晰准确地提取出多种形态的裂纹,证实了该方法的有效性和高效性,显著提高了裂纹的识别和表征能力。

关键词:高聚物黏结炸药(PBX);CT图像;裂纹识别;马氏距离;Canny算法

中图分类号: TJ55;O64; TP319 文献标志码: A

DOI:10.11943/CJEM2019032

## 1 引言

高聚物黏结炸药(Polymer bonded explosive, PBX)是由炸药晶体、黏合剂等构成的多组份复合含能 材料,在应力影响、存放环境的物理条件变化等多因素 的相互作用下,易形成不同程度、不同形态、不同扩展 方式的裂纹<sup>[1-3]</sup>。这些裂纹一方面会使PBX力学性能 劣化,并最终导致材料破坏;另一方面作为能量聚集区 域可能成为"热点"直接影响PBX的力学性能、安全性 能和爆轰性能<sup>[4-5]</sup>。PBX裂纹的形成原因、发展和演 化,及如何抑制裂纹的产生和发展等关系到PBX的有 效性和可用性,也关系到PBX的力学性能和爆轰性 能。为了评估PBX的结构强度,建立强度准则和失效 判据、分析起裂诱因以及裂纹对爆轰及环境适应性的

```
收稿日期: 2019-02-12; 修回日期: 2019-05-05
网络出版日期: 2019-07-26
基金项目:国家自然科学基金资助(2140316)
作者简介:张韬(1994-),男,硕士在读,主要从事计算机视觉、大
数据管理与分析研究。e-mail:zorseti@gmail.com
通信联系人:戴斌(1983-),男,助理研究员,主要从事含能材料无损
检测技术研究。e-mail:daibin@caep.cn;
骆吉洲(1975-),男,副教授,主要从事大数据管理、算法理论研究。
e-mail:luojizhou@hit.edu.cn
```

影响,需要对裂纹进行精确的表征和定量分析。当前, 对于PBX内部裂纹的检测主要是采用X射线层析成像 (Computed Tomography,CT)技术,该技术对PBX裂 纹的检测分析能力不足,主要表现在空间与密度分辨 水平低,尺寸定量精度低,检测图像中的裂纹分割、识 别能力欠缺,所以对PBX在早期产生的细小裂纹无法 及时诊断,无法对裂纹的宽度、走向、类型、位置等进行 定量表征,也无法在结构出现开裂后从裂纹分布特征 上研究开裂原因,解决上述问题的主要途径是建立高 灵敏度、高精度、高适应性的裂纹识别方法。

当前 HMX 基 PBX 的 CT 图像暗视野性、低对比度 性、高噪声性等特点给裂纹识别带来了一定技术难度。 现有的图像处理算法中可用于裂纹识别的算法包括阈 值分割算法、基于灰度值梯度变化的检测算法和基于 相位一致性的检测算法。这些算法从不同角度处理裂 纹识别问题。阈值分割算法<sup>[6]</sup>是一类计算简单、效果 最佳、应用最广的图像分割算法,它利用待提取目标与 背景的灰度值差异,通过设置阈值将像素灰度值分类 进而将目标和背景分离;这类算法及其改进主要适用 于背景灰度一致、图像明暗度均匀和对比度较高的图 像<sup>[7]</sup>,对于 HMX 基 PBX 裂纹提取效果不佳,细微裂纹 无法提取,且提取的裂纹通常会出现较多的断点,连续

**引用本文:**张韬,宗和厚,陈华,等,高聚物黏结炸药CT图像像素级裂纹识别方法研究[]]. 含能材料,2020,28(5):442-448. ZHANG Tao, ZONG He-hou, CHEN Hua, et al. Research on Pixel-level Crack Extraction Method for CT images of Polymer Bonded Explosives[J]. *Chinese Journal of Energetic Materials*(Hanneng Cailiao),2020,28(5):442-448. 性差。边缘检测方法将裂纹边缘视为图像中灰度值有阶 跃性变化的像素集合,利用 Sobel 算子、Canny 算子、 Prewiit算子、Robert算子、Log算子、Laplacian算子、 Kirsch算子<sup>[8]</sup>等各种边缘检测算子对裂纹进行提取;这类 方法仅适用于边缘信息保存较为完整的图像,易将边缘信 息较强的背景或噪声也当作裂纹;直接运用这些边缘算法 来检测 PBX 裂纹的效果也不理想;例如,比较研究发现<sup>[8]</sup> 在这几种常用边缘算子中,Sobel算子检测到的边缘过宽, Log算子抗噪声能力过差,Canny算子在像素级边缘定位 的精确性和抗噪声干扰性具有相对最好的效果。相位一 致性方法通过定义相位一致性指标,将一致性指标超过阈 值的像素视为边缘或裂纹像素[9-10];这类方法能有效消除 暗视野或低对比度对边缘检测的影响,从图像中提取到含 角、线、纹理等信息的边缘,但其计算量大且对噪声异常敏 感;由于HMX基PBX裂纹图像存在高噪声性,运用相位一 致性方法检测裂纹效果很差,严重时甚至导致裂纹完全淹 没在噪声中无法区分。针对上述问题,本研究结合统计学 方法和连点成线的思想提出从PBX的CT图像提取裂纹的 一种新方法——MDCE算法。该方法首先根据图像灰度 值提取裂纹特征点,然后在裂纹骨架上利用马氏距离 (Mahalanobis Distance)<sup>[11]</sup>判定裂纹扩展方向并删除不 显著的特征点,最后从原始图像中拷贝像素灰度值来将骨 架连接成完整裂纹。同时,将MDCE算法与Canny算法 和相位一致性方法进行对比,MDCE算法可以提高裂纹识 别精准度和改进裂纹表征方法。

#### 2 裂纹提取算法

#### 2.1 算法基本思想

本研究提出的 MDCE 算法将 CT 图像进行灰度转换、图像增强和噪声过滤等预处理操作后的灰度图像作为输入,其输出是图像中裂纹的识别结果。实验研究发现,在本研究的 CT 图像上用常规方法无法识别到的裂纹表现出以下数字特征:

(1)图像整体明暗变化不显著,噪声像素的灰度 值与裂纹像素灰度值接近,难以用现有算法区分;

(2)图像中待提取裂纹的灰度值梯度、相位一致 性等数字特征与背景的数字特征相比不显著;

(3)人眼能够较准确地识别裂纹,主要是裂纹的 部分像素的灰度值明显低于背景像素的平均灰度值并 表现出很强的方向性和连续性;然而,噪声像素点的灰 度值虽然也显著低于背景像素的平均灰度值,但其方 向性和连续性差。 基于这一观察,本研究提出了一种两阶段自动裂 纹检测算法,利用特征像素点的方向性和连续性来检 测裂纹。第一个阶段利用统计方法从输入CT图像中 提取灰度值显著低于平均灰度值的特征像素点,提取 结果中既包含裂纹骨架像素点,也包含了灰度值较小 的噪声像素点。第二个阶段检测特征像素点的局部方 向性,将局部方向性弱的特征像素点视为噪声剪除,而 将局部方向性强的特征像素点用来确定裂纹的位置、 方向和粗细,并通过从输入图像中拷贝特征像素点周 围的像素灰度值来连接特征像素点得到完整的裂纹。

#### 2.2 预处理

预处理是保障裂纹识别算法效果的重要步骤。主要包括灰度转换、图像增强和噪声过滤三个流程。灰度转换用于去除CT图像中冗余的信息,图像增强旨在增强裂纹对比度,噪声过滤主要是降低噪声对裂纹检测的影响。在本文中,采用将任意像素(*x*,*y*)的三通道信息*R*(*x*,*y*)、*G*(*x*,*y*)、*B*(*x*,*y*)进行加权平均得到一个[0,255]内的灰度值*f*(*x*,*y*)的方法,转换过程为*f*(*x*,*y*)=0.299*R*(*x*,*y*)+0.587*G*(*x*,*y*)+0.114*B*(*x*,*y*)。采用先执行拉普拉斯锐化方法再执行Gamma校正方法来进行图像增强<sup>[12]</sup>,最后选择非局部均值滤波<sup>[13]</sup>的方法过滤噪声平滑图像,较好保留裂纹检测所需数字特征。

#### 2.3 特征像素点检测算法

特征像素点检测算法的输入是待检测的灰度图像,其输出是去除了非特征点像素影响并进行增强的 图像,输入和输出图像具有相同大小。算法的基本思 想是将输入CT图像视为随机变量  $X \in [0,255]$ 在图像 像素空间上的分布,先统计得到 X的均值 E[X]和标准 差 $\sigma_x$ ,再利用 Chebyshev 不等式(式(1)):

 $\Pr\left[|X - E[X]| > t \cdot \sigma_{\chi}\right] \le 1/t^2 \tag{1}$ 

定义三个阈值  $T_i = E[X] - t_i \cdot \sigma_x(i=1,2,3,t_i>t_2>t_3>1)$ 将输入图像中所有像素根据灰度值分为四类,灰度值 低于  $T_i$ 的像素被判定为特征像素点,灰度值介于  $T_i$ 和  $T_2$ 间的像素点被判定为强潜在特征像素点,灰度值介于  $T_2$ 和  $T_3$ 间的像素点被判定为弱潜在特征像素点,灰度值 大于  $T_3$ 的像素点被判定为非特征像素点。最后,为了 排除非特征像素点的影响并便于局部方向性的检测, 将前三类像素点的灰度值拉伸到[0,255]。具体做法 是,特征像素点的灰度值被线性拉伸到[0,80],强潜在 特征像素点的灰度值被线性拉伸到[120,255],非特征 像素点被丢弃。

下面讨论如何确定阈值 T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>。一方面, 由公

含能材料

式(1)和对称性,可以得出式(2)近似估计式:

 $\Pr[X \le E[X] - t \cdot \sigma_{X}] \le (1 - 1/t^{2})/2$ (2)

另一方面,根据统计规律可知,随机变量 X 的取值 大都在 E[X]附近;并且,由于裂纹必然是稀疏、细密 的,故 CT 图像中裂纹的特征像素点占整幅 CT 图像的 比例通常不会太大(不超过 10%)。据此,定义  $t_1=8^{1/2}$ ,  $t_2=4^{1/2}$ , $t_3=2^{1/2}$ 。这样,特征像素点占整幅图像像素点的 比例不超过 6.25%,特征像素点和强潜在特征像素点 的总比例不超过 12.5%,三类被保留的像素点的总比 例不超过 25%。

为改善图像加强的局部性,将直方图的概念运用 到每个像素周围,建立层级的组合局域直方图来反映 一个像素是在裂纹内部、边界上或远离裂纹。在对比 度不显著的情况下,将这种信息融入算法,可以更显著 地增强裂纹特征像素,弱化远离裂纹的像素,达到增强 对比度的目的,提取数字特征不显著的干纹。

特征像素点检测算法具有很强的自适应性,尽管  $t_1, t_2, t_3$ 是根据统计规律和PBX的CT图像裂纹稀密性 得出的。事实上,三类特征像素点的判定不仅依赖于  $t_1, t_2, t_3$ 的取值,还依赖于CT图像所有像素点的灰度均 值和方差。因此,无论CT图像整体偏暗或偏亮,特征 像素点检测算法均能有效地检测出"等比例地"特征像 素点,结果如图1所示。



a. original image

**b.** crack skeleton

图1 骨架提取算法结果图

Fig. 1 Result of Skeleton extraction algorithm

从图1可以看出:(1)在裂纹与背景对比度显著 增强的区域,增强后裂纹能够被识别出来,达到了预期 设计效果;(2)通过层级的组合局域直方图,在对比度 不显著的部分,对裂纹特征点进行显著加强,最终提取 出数字特征不显著的干纹。

#### 2.4 特征像素点剪除和连接算法

特征像素点剪除和连接算法的输入是两幅图像, 一幅是PBX的CT图像经灰度转换、图像增强和噪声过 滤后得到的图像 Imgh,另一幅是特征点检测算法输出 的图像 Imge;特征像素点剪除和连接算法的输出是裂 纹图像 Imge。特征像素点剪除和连接算法的核心任 务是检测 Imge中特征点的局部方向性,对于局部方向 性强的特征点,定位裂纹位置、粗细和方向,然后相应 地从 Imgh中拷贝对应像素的灰度值到 Imge中,最终产 生裂纹检测结果。

首先讨论如何刻画像素集合Set的局部方向性。 图像中的任意像素(x,y)可以视为平面上的一个点,因 此像素集合可以等效于一个平面点集 Set。本研究借 助马氏距离(Mahalanobis Distance)<sup>[11]</sup>来评估平面点 集的局部方向性。直观上,这相当于在 Set 的统计学 中心(x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>)放置一个面积最小的椭圆来覆盖Set;如果 椭圆的长轴明显长于短轴,则表明Set具有强方向性; 否则,Set具有弱方向性。像素点集Set的局部方向性 可以如下计算。首先,统计Set中所有点的横、纵坐标 均值 $x_0$ 和 $y_0$ ;再统计横、纵坐标的方差 $Var_x$ ,  $Var_y$ 和协 方差  $Var_{xy}$ ;然后,构造协方差矩阵  $\Sigma = \begin{pmatrix} Var_x & Var_{xy} \\ Var_{xy} & Var_y \end{pmatrix}$ 并 计算其逆矩阵 $\Sigma^{-1}(\oplus\Sigma)$ 的对称性可知 $\Sigma^{-1}$ 也是对称矩 阵,进而 $\Sigma^{-1}$ 的两个特征值必然介于0和1之间);然 后,计算得到 $\Sigma^{-1}$ 的两个特征值 $\lambda_1, \lambda_2$ (1> $\lambda_1$ > $\lambda_2$ >0)和 对应的单位特征向量 v<sub>1</sub>, v<sub>2</sub>。此时, v<sub>1</sub>对应椭圆长轴的 方向而 $v_{v}$ 对应椭圆短轴的方向。本文定义比值 $\lambda_{v}/\lambda_{v}$ 为 Set 的局部方向性度量。当 $\lambda_1/\lambda_2 \ge 1.5$  时,判定 Set 的 局部方向性较好;否则,判定Set的局部方向性差。此 外,Set中任意一点(x, y)到统计中心 $(x_0, y_0)$ 的马氏距 离定义为:

 $d_{M}(x, y) = [(x - x_{0}, y - y_{0})^{T} \Sigma^{-1} (x - x_{0}, y - y_{0})]^{1/2}$ (3)

利用(3)式计算得到 Set 中各点的马氏距离之后, 将所有点的马氏距离从小到大排序,取 0.6 分位点对 应的距离值称为 Set 的拷贝距离 D<sub>set</sub>。

下面运用局部方向性剪除和连接特征点像素得到 完整的裂纹。首先,将 *Img*,划分为大小适中的网格 *G*, 第*i*行第*j*列网格内的特征像素点记为集合 *G*(*i*,*j*),然 后运用马氏距离方法计算每个 *G*(*i*,*j*)的局部方向性并 将所有 *G*(*i*,*j*)按局部方向性度量递减排序并依次进行 后续步骤的处理。

(1)其中局部方向性度量小于1.5的部分,表示覆 盖该网格中所有点的椭圆近似一个标准圆,说明该网 格内的点排列是散乱,可以认定网格内的点为噪声点, 将这类特征点剪除掉;

(2)针对局部方向性度量大于1.5的每个网格

G(i,j),将其与周围 8个方向上的网格,如图 2所示 (G(i-1, j-1)、G(i-1, j)、G(i-1, j+1)、G(i, j-1)、 G(i, j+1)、G(i+1, j-1)、G(i+1, j)、G(i+1, j+1))依次 合并形成新的集合,然后计算新的集合的方向性:

a. 若这 8 个新的集合表现的方向性都很弱, 表示该 网格中可能有两种情况: 一是存在一个极小的裂纹, 二 是由于噪声引起的计算错误。针对这种情况, 由于裂 纹识别任务中要求可以假阳性, 不能出现假阴性的结 果, 所以对于这种情况本文不做处理, 将其保留下来;

b. 当8个新集合中有一个或多个方向表现出较强的局部方向性,则可认为中心集合G(i,j)与表现较强方向性的对应的邻居集合G(p,q) ( $p\in[i-1,i+1]$   $q\in[j-1,j+1]$ )具有相似方向的裂纹,对G(i,j)与G(p,q)中的每一点都计算出其与本身集合中心点的马氏距离 $m_1$ 与合并集合的中心点的马氏距离 $m_2$ 。若某点的 $m_1$ 小于本身集合的拷贝距离 $D_1$ 并且 $m_2$ 小于合并后集合的拷贝距离 $D_2$ ,表明该点是裂纹上的点,将 $Img_h$ 中对应位置的点的像素值拷贝进 $Img_o$ ,这样就能将特征点连接成完整裂纹;



图 2 基于网格八方向的特征点剪除和连接方法示意图 Fig. 2 Illustration of Eight-orientation-grid-based Pruning and Connecting method of feature points

## 3 热力加载试验与CT检测

### 3.1 试验样品

本试验的检测样品为HMX基PBX,并将PBX制备 成 $\Phi$ 10 mm×10 mm的圆柱形试件。

### 3.2 热力加载压缩试验

热力加载压缩试验在 Instro 材料试验机上完成,

将检测样品放置于材料试验机上进行压缩试验,首先 对样品施加5 MPa的载荷,然后逐渐增大直到样品产 生裂纹,试验温度为50 ℃。力学试验结束后将样品从 材料试验机取下,采用CT进行扫描。

### 3.3 CT检测

CT 扫描成像实验在 nanoVoxel 设备(Sanying Precision Engineering Research Center, Tianjin, China) 上完成,试验所采用的参数为电压 100 kV,电流 100 μA,单幅投影图采样曝光时间 0.3 ms,样品旋转 360°,投影图采样数为 1080,每幅投影图为同一角度 的4幅投影图叠加平均得到。本次试验中所得到的成 像的空间分辨率为 25 μm/pixel。



#### 4 结果与分析

从 CT 检测结果可知经过热力耦合加载的 PBX 损 伤破坏模式是以微裂纹为主的脆性损伤,裂纹形态主 要特征表现为微细网状、低对比度、干纹分支等。

图 4 中展示了 HMX 基高聚物粘结炸药的 CT 图 像,图中1处的是主干裂纹,主干裂纹图像数字特征明 显,有较高的对比度,通常算法即能检测出;2处的是 网状微细裂纹,该裂纹宽度通常低于三个像素,且对比 度较低,从数字特征来看,该裂纹很多地方的数字特征 和背景噪声一致,难以区分;3 处是低对比度裂纹,这 类裂纹数字特征与背景噪声相近,对比度很低,通常像 素灰度值相差10以内,很能提取出来;4 处标识的是 主干裂纹分支,由于突然从特征明显的主干裂纹过渡 到特征模糊的分支裂纹,所以图像处理算法在该处提 取的裂纹容易出现断裂。

分别采用Canny边缘检测方法、基于相位一致性的方法与本研究 MDCE 算法对上述三种裂纹进行识别处理,结果如图 5~图 7 所示。

从图5可以看出,在微细网状裂纹的检测结果中,

含能材料



图4 CT检测结果

1一主干裂纹,2一网状微细裂纹,3一低对比度裂纹,4一干纹分支 Fig.4 CT results

1—trunk crack, 2—network fine crack, 3—low contrast crack, 4—trunk crack branch



图5 三种算法对微细网状裂纹的识别结果

1一处标识的裂纹未能被Canny算法检出

Fig. 5 Network fine crack recognition results from three algorithm

1-labeled tiny cracks are not detected by Canny algorithm



图6 三种算法对低对比度裂纹的识别结果

Fig. 6 Low-contrast crack recognition results from three algorithms

Canny算法(图 5b)只检测出部分干纹,对于干纹周围 的微细裂纹根本检测不出,基于相位一致性的算法 (图 5c)能检测出干纹和微细裂纹,但是背景噪声很 多,检测结果被淹没在噪声之中,相对而言,MDCE算 法(图 5d)检测结果的精度最高,能体现出原图中微 细网状裂纹的空间位置及形态,且对干纹部分的检测 结果也是最连续的。

从图 6 可以看出,在低对比度裂纹的检测结果中, 基于相位一致性的算法能识别主要干纹,但是低对比 度的裂纹完全湮没在噪声中,难以分辨。本研究 MDCE算法和Canny边缘算子都能较好的识别出低对 比度的裂纹。

图 7 显示, 三种算法都能检测出斜向分支的裂纹, 但 Canny 算法在裂纹分支处不连续, 基于相位一致性 的算法的背景噪声难以去除, 将裂纹特征掩盖。本文 算法检测出的斜向分支裂纹准确、清晰、连续。



图 7 斜向分支裂纹识别结果 Fig. 7 Oblique branch crack recognition results

### 5 结论

(1)提出了PBX炸药CT裂纹图像上像素级裂纹 提取的新方法——MDCE算法。该方法针对CT图像 特征,先根据灰度值直接提取裂纹特征点,然后在裂纹 特征骨架上利用马氏距离判定裂纹扩展方向,避免噪 声对裂纹提取的影响,并从原始图像中拷贝像素灰度 值来将骨架连接成完整裂纹,最终识别出清晰、完整、 连续的裂纹。

(2) 在采用三种方法对微细网状、低对比度、干纹 分支三种不同形态的 HMX 基 PBX 裂纹进行识别,结 果表明:对于边缘检测和相位一致性方法等常规方法 无法识别的一些细微裂纹,本方法能较准确和有效地 识别。

(3)在MDCE算法的基础上进一步研究,有望改 善裂纹描述方法,提高裂纹表征能力,分析裂纹空间分 布差异对PBX起爆性能的影响,探索不同裂纹形态对 PBX起爆性能的影响规律,为外界力热作用下PBX起 裂诱因以及裂纹对环境适应性的影响评估提供新的研 究基础。

#### 参考文献:

[1] 戴斌,张伟斌,田勇,等.含能材料损伤裂纹的工业CT图像分析 [J].C7理论与应用研究,2009,18(4):68-74. DAI Bin, ZHANG Wei-bin, TIAN Yong, et al. Analysis of damaging crack in industrial CT image of energetic material [J]. *Computerized Tomography Theory and Applications*, 2009,18 (4):68–74.

- [2]张伟斌,李敬明,杨雪海,等.TATB颗粒温压成形 PBX 的初始细 观损伤[J].含能材料,2015,23(2):202-204.
   ZHANG Wei-bin, LI Jing-ming, YANG Xue-hai, et al. Initial mesoscopic damage of TATB based PBX pressed by warm compaction [J]. Chinese Journal of Energetic Materials (Han-
- neng Cailiao), 2015, 23(02): 202-204. [3] 兰琼,戴斌,杨白凤,等.温压时效处理 PBX 内部裂纹愈合现象研 究[J].含能材料,2013,21(2):205-208. LAN Qiong, DAI Bin, YANG Bai - feng, et al. Healing of cracks in PBX by thermal pressure aging treatment[J]. Chinese Journal of Energetic Materials, (Hanneng Cailiao) 2013, 21 (2):205-208.
- [4] Balzer J E, Siviour C R., Walley S M, et al. Behaviour of ammonium perchlorate-based propellants and a polymer-bonded explosive under impact loading [J]. Proceedings of the Royal Society London Series A, 2004, 460(2043):781-806.
- [5] Barua A, Horie Y, Zhou M. Energy localization in HMX-estane polymer - bonded explosives during impact loading [J]. *Journal of Applied Physics*, 2012, 111(5):399–586.
- [6] Hetal J Vala, Astha Baxi. A review on otsu image segmentation algorithm[J]. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, 2013, 2(2):2278– 1323.
- [7] Vala, Hetal J., and Astha Baxi. A review on otsu image segmentation algorithm. 2013.
- [8] Emmanuel J C, Donoho D L. Ridgelets: A key to higher-dimensional intermittency[J]. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, 2000, 357(1760):2495– 2509.
- [9] Deng X, Zuo F, Li H. Cracks detection using iterative phase congruency[J]. Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2018.
- [10] Kovesi P. Phase congruency: A low-level image invariant[J]. Psychological Research, 2000, 64(2):136-148.
- [11] Maesschalck R D, Jouan-Rimbaud D, Massart D L. The mahalanobis distance[J]. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2000, 50(1):1–18.
- [12] 梁琳,何卫平,雷蕾,等.光照不均图像增强方法综述[J].计算机应用研究,2010,27(5):1625-1628.
  LIANG Lin, HE Wei-ping, LEI Lei, et al. Survey on enhancement methods for non-uniform illumination image[J]. Application Research of Computers, 2010,27(5):1625-1628.
- [13] Buades Antoni, et al. A non-local algorithm for image denoising [C]//IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05), 2005,2(2): 60-65.

### Research on Pixel-level Crack Extraction Method for CT images of Polymer Bonded Explosives

#### ZHANG Tao<sup>1,2</sup>, ZONG He-hou<sup>1</sup>, CHEN Hua<sup>1</sup>, DAI Bin<sup>1</sup>, LIU Ben-de<sup>1</sup>, LUO Ji-zhou<sup>2</sup>

(1. Institute of Chemical Materials, CAEP, Mianyang 621999, China; 2. School of Computer Science and Technology, Harbin 1500001, China)

Abstract: In order to effectively improve the accuracy of crack identification and crack characterization method, this research has focused on the problem of dark fields, low contrast and high noise in the computed tomography (CT) images of HMX-based polymer bonded explosives (PBXs). We propose a new algorithm. By using the density and local-orientation of cracks, the algorithm first preprocesses the source image by integrating the non-local mean algorithm, the Laplacian sharpening algorithm and the Gamma sharpening algorithm. Then, it adopts the statistical method to extract directly cracks' feature-points, which is used to derive the positions, orientations and thicknesses of cracks via the local orientation among these points measured by the Mahalanobis distance. Finally, it copies the gray values of pixels from the source image, to realize fine recognitions of continuous cracks from CT images of HMX-based PBXs. Comparative experiments were conducted, on CT images of thermal-force compound loading cracks from three PBXs, by this proposed Mahalanobis distance based crack extraction(MDCE) algorithm, Canny edge detection algorithm and phase consistency method, respectively. Results show that this proposed MDCE algorithm can extract various cracks clearly and accurately cracks from CT images with low quality, which indicates the high effectiveness of this method and enhances the ability of crack recognition and characterization.

Key words:polymer bonded explosive (PBX); CT image; crack recognition; Mahalanobis distance; Carney algorithmCLC number:TJ55; O64; TP319Document code: ADOI: 10.11943/CJEM2019032

(责编: 王艳秀)